UI)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-083720

(43)Date of publication of application: 17.03.1992

(51)Int.CI.

C03B 11/00 C03B 40/02

(21)Application number: 02-195756

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

24.07.1990

(72)Inventor: NEGISHI MITSUMASA

ARAI TAKASHI TAKIZAWA HIDEKI

(54) FORMING MOLD FOR OPTICAL ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject forming mold useful for obtaining optical elements with a high accuracy without causing fusing phenomena to glass by holding an Al2O3-TiC-based ceramic base material and a specific film formed on the aforementioned base material.

CONSTITUTION: An optical forming mold is obtained by holding an Al2O3-TiC- based ceramic base material and simultaneously a pure Pt film, formed thereon and recrystallized at a high temperature under a high pressure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-83720

®lnt.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月17日

C 03 B 11/00 40/02 N 7821-4G 9041-4G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

の発明の名称 光学素子成形型

②特 願 平2-195756

英

②出 願 平2(1990)7月24日

@発明者 根岸 光正

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

@発明者 新井 孝史

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

伽発明者 滝沢

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

勿出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明福書

1. 発明の名称

光学素子成形型

2. 特許請求の範囲

を有することを特徴とする光学素子成形型。

- 2. 前記拠白金腰が拠白金 (Pt) が99.9重量%以上、層厚が50 A以下であることを特徴とする特許顕求の範囲第1項記載の光学素子成形型。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は高精度のプレス成形によって研削、研 磨を必要としない光学素子を得る製造方法に関す る。詳しくは光学素子を成形する際に使用する光 学素子成形型に関するものである。

(従来の技術)

世来、この種の光学素子成形型においては、それに使用する型材に関して種々検討が加えられ、 完成する光学素子の高精度化に寄与している。例 えば特別昭47-11277号にはガラス状炭素 無を使用したもの、また特別昭52-45613 号にはSiC、Si。Na、SiC+Cを使用したもの等が開示されている。

[発明が解決しようとする課題]

上記の如き従来の技術に於いては、型材料としてガラス状炭素を用いた場合、光学素子の要求する高精度な鏡面(表面粗さRase 100人以下)が得られないこと、又強度的にも低いため繰り返しの成形による表面の劣化が生じることなどの問題点があった。また、SiC、SiaNa、SiC+Cなどの型材料は高精度な鏡面は将やすいもののガラスの成分である鉛やアルカリ元素と反応しやすいため。高精度な光学素子の成形時に融着現象を起こすという問題点もあった。

本発明はこの様な従来の問題点を鑑みてなされ

たもので高強度で高精度な鏡面を得ることができ さらにガラスとの融着現象を生じない光学業子成 形型を提供することを目的とする。

【課題を解決する為の手段】

上記目的のために本発明では、高精度のプレス 成形によって研制、研磨を必要としない光学業子 を得る製造方法に使用する光学素子成形型におい て、

A ℓ 』 O 』 - T i C 系 セラミックの母材と、 該母材上に形成すると共に高温、高真空下で再 結晶させた純白金膜と、

を有することを課題解決の手段とするものである。

[作用]

本発明に於いては、まず母材としてA ℓ ェ O s 一Ti C系セラミック(A L T I C)を使用した ので高温下での強度が強く、耐熱性は良好である。 さらに、A ℓ 』O s ーTi C系セラミック(A L T I C)は研削、研磨仕上げにより、容易に表面 粗さRuss I O O A以下を得られるので、要求す る光学素子の表面粗さに対して十分に対応することができる。

次に前記研削、研磨されたALIO。 - TIC 系セラミック (ALTIC) 母材の上に、純白金 (Pt:99.9重量%以上)を50人以下の膜厚 で形成し高温、高真空下で再結晶させた。ここで 純白金膜の膜厚を50人以下にすることと、高温、 高真空下で再結晶させることがポイントであり、 たとえば純白金の蕨厚を50人以上で形成し、高 温、高宴空下で再結晶させると純白金膜が粒状化 し表面粗さが極端に悪くなる。その点、純白金膜 の膜厚が50人以下の場合は高温、高真空下で再 結晶させても粒状化現象は生じず極めて安定した 状態になる。この再結晶した安定状態は、純白金 膜を形成したすぐの状態(再結晶前の状態)と比 較すると硬度が数段上昇しており純白金膜表面に キズが入るようなこともなく、光学君子成形型と して使用するのに好適である。

く表面精度を劣化させるような不都合も解梢する。 (実施病)

第1図は本免明の一変施例であって外径20mm、高さ25mm回面曲率50mmのA2mのA2mの一下iC系セラミック(ALTIC)母材1aを準備し、
な中対1aの凹面曲率部を研削、研磨により鏡回
仕上げし変面組さRommに、20人以下にした。次に、この母材1aの鏡面部に統白金数1b(Pt:99.9重量%以上)をスパックリングにより膜厚50人以下に形成し成形型1とした。製作した成形型1を第2図の様なスケジュール(800でまで15分で加熱し、800でで60分間保持して、その後冷却する)で真空度5×10-3lorr以下を保ちながら加熱処理し、純白金酸1bを再結品させた。

以上の様に製作した成形型1は第3図に示すように上下型で1対となしスリーブ3の中に被成形ガラス2を挟む如く配置し、加熱加圧成形により被成形ガラスを放形する。第4図に示す如く、成形終了光学素子4は表面粗さがR。xx 100人以

下ですぐれた光学特性を示した。さらに、製作した成形型1によりプレスを100回繰り返して行なったが、純白金膜1bには何ら変化は認められなかった。

なお、比較のために前記成形型1と同形状のSiC、Si,N。、SiC+Cを母材とする型を 準備し、プレス放形を行なったところ、SiC、Si,N。、SiC+Cの母材の型はともに第1 回目の成形で融著反応を生じその後の使用に耐え られないものとなった。

(発明の効果)

以上の様に本発明によればA ℓ ェ O 。 - T i C (A L T ! C)を母材とし、その母材上面を高精度な範囲(表面粗さ R *** × 1 0 0 人以下)となし、その上に純白金族(P ℓ : 9 9.9 重量%以上)を形成しその後、高遠、高真空下で再結晶させた成形型としたので、プレス成形時に高精度な表面状態を保つと共にガラスとの微着反応を起こすことがないので、高精度な光学素子を得ることができる効果がある。

特開平4-83720(3)

出職人 株式会社 ニコン

代理人 按 辺 隆 男

4 …… 成形終了光学需子。

また、本発明による成形型は、多種類ある光学 ガラスのほとんど観てに対応することができるの で、プレス成形の可能性の範囲を大きく広げると いう効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による光学案子成形型を示す縦 断面図、

第2回は純白金腰の再結晶時の温度スケジュールを説明する図、

第3回はプレス成形時の型構造を説明する機略 縦断面図、

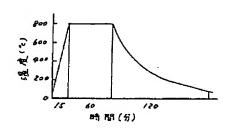
第4 図はプレス成形で製作した成形終了光学素 子を示す図である。

(主要部分の符号の説明)

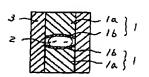
- 1 *** ***成形型、
- 1 1 ------ 乾白金膜、
- 2 …… 被成形ガラス、
- 3 --- スリーブ、



第 1 図



第 2 図





第3図

笛4叉

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第1区分 【発行日】平成9年(1997)1月7日

【公開番号】特開平4-83720 【公開日】平成4年(1992)3月17日 【年通号数】公開特許公報4-838 【出願番号】特願平2-195756 【国際特許分類第6版】

C03B 11/00

40/02

[FI]

C03B 11/00 N 7728-4G 40/02 7728-4G

平成8年 1月11日

特許庁長官股

1.事件の表示

平成 2年 特許期 第195758号

2. 発明の名称

光学素子成形型

3. 椿正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(411) 株式会社ニコン

代查者 取締役社長

4. 代理人

住所 45140 東京都品川区西大井1丁目8番3号

株式会社ニコン 大井製作所内

氏名 (7818) 弁理士



連絡先電話(3773)7011 知的財産業務課

5. 福正の対象

明和書

(1) 明確音報 5 頁第8行の「スパックリング」を 「スパッタリング」と訂正する。

(2) 明細書第6頁第14行の「Rasa×100人」を 「R....100A」と訂正する。

ᄪᆂ